



특 허 증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허 제 10-1261964 호

(PATENT NUMBER)

출원번호
(APPLICATION NUMBER)

제 2012-0093494 호

출 원 일
(FILING DATE:YY/MM/DD)

2012년 08월 27일

등 록 일
(REGISTRATION DATE:YY/MM/DD)

2013년 05월 02일

발명의명칭 (TITLE OF THE INVENTION)

반도체 패키지 제조용 오븐

특허권자 (PATENTEE)

비전세미콘(주)(121111-0*****)

대전광역시 유성구 탑립동 839

발명자 (INVENTOR)

윤통섭(601019-1*****)

대전광역시 유성구 배울1로 35 쌍용스윗닷홈, 406-1601

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록
되었음을 증명합니다.

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)

2013년 05월 02일



특 허 청 장 김 영 민

COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



연차등록료 납부일은 설정등록일 이후 4년차부터 매년 05월 02일까지이며 등록원부로 권리관계를 확인바랍니다.